



平成29年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年1月13日
上場取引所 東

上場会社名 佐島電機株式会社
コード番号 7420 URL http://www.satori.co.jp
代表者 (役職名) 代表取締役社長兼CEO (氏名) 佐島 浩之
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員(コーポレート推進担当) (氏名) 藤原 照弘 (TEL) 03-3452-7187
四半期報告書提出予定日 平成29年1月13日 配当支払開始予定日 平成29年2月14日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年5月期第2四半期の連結業績(平成28年6月1日～平成28年11月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年5月期第2四半期	53,612	△8.8	220	△40.1	2	△99.3	△104	—
28年5月期第2四半期	58,812	△9.7	369	△50.7	412	△70.6	228	△78.8

(注) 包括利益 29年5月期第2四半期 121百万円(—%) 28年5月期第2四半期 △177百万円(—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年5月期第2四半期	△6.16	—
28年5月期第2四半期	13.46	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年5月期第2四半期	61,268	31,077	50.7
28年5月期	59,759	31,227	52.3

(参考) 自己資本 29年5月期第2四半期 31,077百万円 28年5月期 31,227百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年5月期	—	16.00	—	16.00	32.00
29年5月期	—	16.00			
29年5月期(予想)			—	16.00	32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年5月期の連結業績予想(平成28年6月1日～平成29年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	111,000	△1.8	600	△0.7	370	42.8	0	△100.0	0.00

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年5月期2Q	17,946,826株	28年5月期	17,946,826株
② 期末自己株式数	29年5月期2Q	991,287株	28年5月期	991,267株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	29年5月期2Q	16,955,556株	28年5月期2Q	16,955,956株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー報告書を受領しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

当社は、平成29年1月20日に証券アナリスト、機関投資家向けの四半期決算説明会を開催する予定です。その説明内容(動画)については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(4) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9
4. 補足情報	10
(1) 製品及びサービスごとの情報	10
(2) 地域別売上高	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、全体として力強さを欠く展開の中、英国のEU離脱選択や米国の政権移行に伴う先行き不透明感が拡大しました。国内経済は、住宅投資などで一部回復が見られるものの、為替・金融市場の大幅変動等の影響もあり、足踏み状態が続きました。

このような環境の中、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は事務機器用ユニット製品の採用モデル拡大や車載向け外資系電子部品の販売増があったものの、PC用およびモバイル端末用半導体の販売減により536億12百万円（前年同期比8.8%減）となりました。利益面につきましては、売上高の減少に伴う売上総利益の減少、販売費及び一般管理費の減少により、営業利益は2億20百万円（前年同期比40.1%減）、経常利益は為替差損の計上により2百万円（前年同期比99.3%減）、親会社株主に帰属する四半期純損失は1億4百万円（前年同期は2億28百万円の利益）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①国内事業

事務機器用ユニット製品の採用モデル拡大による販売増があったものの、モバイル端末用半導体および事務機器用電子部品の販売減により、売上高は353億49百万円（前年同期比6.2%減）、セグメント利益は2億7百万円（前年同期比55.1%減）となりました。

②海外事業

車載向け外資系電子部品の販売増があったものの、仕入先が一部製品を撤退したことによる半導体の販売減および事務機器用電子部品の価格下落により、売上高は182億62百万円（前年同期比13.5%減）、セグメント利益は6百万円（前年同期は94百万円の損失）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①連結財政状態の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ15億9百万円増加し、612億68百万円となりました。これは、商品及び製品が11億14百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が16億64百万円増加したこと等によるものであります。

また、負債は、前連結会計年度末に比べ16億59百万円増加し、301億91百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が9億52百万円増加したこと等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ1億50百万円減少し、310億77百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が1億61百万円増加したものの、利益剰余金が3億75百万円減少したこと等によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて6億91百万円増加し、72億23百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は8億50百万円（前年同期比19.6%減）となりました。

これは主に売上債権の増加により資金が減少したものの、たな卸資産の減少および仕入債務の増加により資金が増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は38百万円（前年同期は1億65百万円の使用）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は1億92百万円（前年同期比63.0%減）となりました。

これは主に短期借入金の純増加により資金が増加したものの、配当金の支払により資金が減少したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成28年12月20日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
該当事項はありません。

(4) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,533	7,224
受取手形及び売掛金	32,951	34,616
商品及び製品	9,041	7,926
仕掛品	425	429
原材料及び貯蔵品	256	393
その他	1,042	1,006
貸倒引当金	△2	△7
流動資産合計	50,247	51,589
固定資産		
有形固定資産	4,233	4,259
無形固定資産	2,188	2,115
投資その他の資産		
その他	3,136	3,350
貸倒引当金	△46	△46
投資その他の資産合計	3,089	3,304
固定資産合計	9,511	9,679
資産合計	59,759	61,268
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	15,230	16,182
短期借入金	3,877	4,120
1年内返済予定の長期借入金	2,000	1,000
未払法人税等	155	156
その他	899	1,292
流動負債合計	22,163	22,752
固定負債		
社債	500	500
長期借入金	3,700	4,600
退職給付に係る負債	1,604	1,626
その他	564	712
固定負債合計	6,368	7,439
負債合計	28,532	30,191

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,611	2,611
資本剰余金	3,608	3,608
利益剰余金	25,720	25,344
自己株式	△1,253	△1,253
株主資本合計	30,686	30,310
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	734	895
繰延ヘッジ損益	△0	△0
土地再評価差額金	△173	△173
為替換算調整勘定	△26	42
退職給付に係る調整累計額	7	2
その他の包括利益累計額合計	540	766
純資産合計	31,227	31,077
負債純資産合計	59,759	61,268

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年6月1日 至平成27年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年11月30日)
売上高	58,812	53,612
売上原価	53,981	49,184
売上総利益	4,831	4,427
販売費及び一般管理費	4,462	4,206
営業利益	369	220
営業外収益		
受取利息	3	3
受取配当金	38	35
為替差益	30	—
仕入割引	34	34
その他	30	21
営業外収益合計	137	94
営業外費用		
支払利息	56	48
債権売却損	30	2
為替差損	—	207
その他	7	54
営業外費用合計	94	312
経常利益	412	2
特別利益		
子会社清算益	30	—
特別利益合計	30	—
特別損失		
固定資産除却損	1	2
特別損失合計	1	2
税金等調整前四半期純利益	441	0
法人税、住民税及び事業税	210	106
法人税等調整額	3	△0
法人税等合計	213	105
四半期純利益又は四半期純損失(△)	228	△104
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	228	△104

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年6月1日 至平成27年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年11月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	228	△104
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△236	161
繰延ヘッジ損益	△1	△0
土地再評価差額金	0	—
為替換算調整勘定	△161	69
退職給付に係る調整額	△4	△4
その他の包括利益合計	△405	225
四半期包括利益	△177	121
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△177	121
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年6月1日 至平成27年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	441	0
減価償却費	173	168
子会社清算損益(△は益)	△30	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	23	14
受取利息及び受取配当金	△41	△38
仕入割引	△34	△34
支払利息	56	48
売上債権の増減額(△は増加)	4,586	△1,223
たな卸資産の増減額(△は増加)	583	952
仕入債務の増減額(△は減少)	△4,404	719
未払消費税等の増減額(△は減少)	176	93
その他	△151	193
小計	1,377	895
利息及び配当金の受取額	40	39
仕入割引の受取額	34	34
利息の支払額	△58	△48
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△337	△71
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,057	850
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出	△21	△21
有形固定資産の取得による支出	△40	△26
その他	△103	85
投資活動によるキャッシュ・フロー	△165	38
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	199	199
長期借入れによる収入	—	900
長期借入金の返済による支出	△400	△1,000
配当金の支払額	△304	△271
その他	△15	△21
財務活動によるキャッシュ・フロー	△520	△192
現金及び現金同等物に係る換算差額	△89	△4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	283	691
現金及び現金同等物の期首残高	6,630	6,532
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,913	7,223

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成27年6月1日至平成27年11月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
	国内事業	海外事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	37,695	21,117	58,812	—	58,812
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2,334	73	2,408	△2,408	—
計	40,030	21,191	61,221	△2,408	58,812
セグメント利益又は損失(△)	462	△94	368	0	369

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額0百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自平成28年6月1日至平成28年11月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結損益 計算書計上額 (注)2
	国内事業	海外事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	35,349	18,262	53,612	—	53,612
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3,439	60	3,500	△3,500	—
計	38,789	18,323	57,112	△3,500	53,612
セグメント利益	207	6	214	6	220

(注) 1. セグメント利益の調整額6百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4. 補足情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

前第2四半期連結累計期間(自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日)

(単位:百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	23,248	24,346	8,764	2,453	58,812

当第2四半期連結累計期間(自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日)

(単位:百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	14,773	23,746	13,187	1,904	53,612

(2) 地域別売上高

前第2四半期連結累計期間(自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
32,077	15,808	2,915	7,103	907	26,735	58,812

(注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。

当第2四半期連結累計期間(自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
30,926	12,787	1,714	6,493	1,690	22,685	53,612

(注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。